SEMICONDUCTOR LASER DEVICE

Patent number:

JP1096983

Publication date:

1989-04-14

Inventor:

IKEDA KENJI

Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Classification:

- international:

H01S5/0625; H01S5/10; H01S5/00; (IPC1-7): H01S3/18

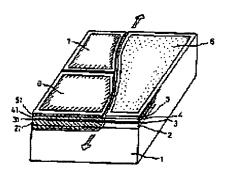
- european:

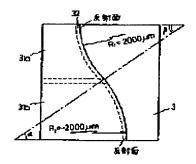
Application number: JP19870255357 19871009 Priority number(s): JP19870255357 19871009

Report a data error here

Abstract of JP1096983

PURPOSE: To vary the oscillation wavelength of a semiconductor laser device of independently irrespective of a temperature and an optical output by feeding injecting currents of controlled values to curved parts having different curvatures for forming an optical guide path. CONSTITUTION: Regions are patterned with an Si3N4 film or the like by at least first and second curved parts having different curvatures, i.e., a curved part 51a curved in radius R1 of curvature to a positive side and a curved part 51b curved in radius R2 of curvature to a negative side, and divided to first and second regions. With the Si3N4 film as a mask an impurity, such as Zn is diffused at approx. 650 deg.C, then the Zn of the impurity diffusion source is removed, heat treated at a high temperature, thereby partly converting the regions to P-type. Since the refractive index of a narrow P<+> type region 32 becomes higher than those of both sides, a light is guided to the region 32, electrons are implanted by a forward current from the N-type side to the region 32, thereby irradiating a light, and generating an inversion distribution by increasing its current density, the light is amplified, and both reflecting faces are oscillated.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-96983

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成1年(1989)4月14日

H 01 S 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

図発明の名称 半

半導体レーザ装置

②特 頤 昭62-255357

22出 額 昭62(1987)10月9日

@発明者 池田

健 志

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社エル・

エス・アイ研究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

郊代 理 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

明細 智

1. 発明の名称

半導体レーザ装置

2. 特許請求の範囲

- (1) 少なくとも一対の反射器・または反射面の間に、電流往入によつて光学的利得を得るための光 専波路を形成させた半導体レーザ装置において、 前記光導波路に曲率の異なる少なくとも2つの彎 曲部を形成させると共に、これらの各彎曲部に対 して、それぞれに制御された値の往入電流を流し 得るようにしたことを特徴とする半導体レーザ装置。
- (2) 光導被路を形成する曲率の異なつた少なくとも2つの彎曲部が、任意に直線状部分を含むことを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の半導体レーザ装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、半導体レーザ装置、特に発振波長を変化させ得るようにした半導体レーザ装置に関

するものである.

〔従来の技術〕

従来から、一般的な半導体レーザ装置においては、その光導波路が直線状に形成されているのが 普通である。しかして、この種の半導体レーザ装 置の場合。その発振被長を変化させるための手段 としては、温度を変化させる方法と、光導波路の 屈折率を変化させる方法との何れか、採用されている。

これで、前者の温度を変化させる方法は、例えば、 A2 GaAs系のいわゆる知被長レーザ装置の場合・ペルチェ素子などを用いて、活性層の温度を 上昇,低下させることにより、約 3Å/度の割らを 上昇の発根被長を超被長,長被長個に変化させる。 うにするか、あるいは、活性層に変す性入電で はさせることにより、同様にこの活性層の を変えて、その発掘被長を変化させるようにして を変えて、その発掘被長を変化させるようにして なって活性層の熱側帯幅が狭くなり、発掘被長が よ被長側へ移ると共に、併せて、その熱脳吸によ つて共振器長が後かに長く、かつ屈折率も密度の 下つた分だけ小さくされ、これらの競合によつて 込まる鍵モード上を次々に跳びながら、その発振 波長が長波長化されるのである。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、前記した従来の手段のうち・前 者の温度を変化させる方法の場合には、熱容量に よつて速度が制限されるほか、被長の変化と共に しきい値が変わるために、同時にその光出力も変 化して、限られた用途にしか適用できず、また、 後者の屈折率を変化させる方法の場合には、逆パ イアスを効果的にかけるのに、活性層と増幅領域

今,所定の角度(ラジアン)θをもつ一対の反射面間に半径Rの彎曲部によるpa接合が形成されているものとする。

しかして、この場合には、順方向電流!のときに、曲率半径Rの経路が利得最大線。となるが、この順方向電流を Δ Iだけ増加させることによって、その電子密度も増加するため、これに伴なって、今度は、 Δ Rだけ p側に寄った部分が利得最大線 b となる。

従って、往入電旋が一定値 I のときには、これが R θ の長さの光路を辿って、被長 λ $(=\frac{2NR\theta}{s}]$, N は実効屈折率。 は共振線モード次数を変わす繁数)で発振することになるが、この往入電流が Δ I だけ増加して、その値が $I+\Delta I$ になると、これが $(R+\Delta I)$ θ の長さの光路を辿るために、その発掘被長は、 $\lambda+\Delta$ λ $(\Delta$ $\lambda=\frac{2N'\theta}{s}$, $N\simeq N$)のように長くなる。

但し、この場合。実際は、住入電旋密度を増す ことによつて、利得のエネルギー分布が高エネル ギー側へ移動する効果と、また、たとえ健かであ とを電気的に絶録する必要があり、この電気的絶録にも吸点を置くと光学的損失が大きく、かつ反対に光学的損失を抑制しようとすると絶縁が困難になると云う問題点があつた。

従って、この発明の目的とするところは、従来例装置でのこのような問題点に鑑み、温度とか光 出力に関係なく発振被長を独立に変化させ得るよ うにした。この種の半導体レーザ装置を提供する ことである。

(問題点を解決するための手段)

前記目的を達成させるために、この発明では、 半導体レーザ装置における光導被路をして、従来 例装置でのように直線状とせずに、曲率の異なる 少なくとも二つ以上の彎曲部を有する形状とし、 pn按合部におけるキャリアの空間的分布を注入電 流の大小で変化させて光の通る経路を変え、これ によって発振波長を独立に変化させ得るようにし たものである。

こ x で、この発明における作動原理につき、第 1 図を参照して述べる。

るとはいえ、温度上昇により熱制帯幅が狭まつて 低エネルギー側へ移動する効果との、各効果の相 乗作用で決められる利得最大被長に最接近した被 長の縦モード次数で発振するために、その発振被 長は、第2図(a) に太線で示したように、一般的 に或る範囲内で連続的に変化し、その後、非連続 的(段階状)に別の縦モード次数に移ることにな

またこれで、前配曲率半径R と角度 8 とを適切 に改定すれば、共振 縦モード線を利得 最大線 にで を得けて、広い電流範囲で連続的な故 長 大 利 であるが、前記したように、 個々 で の線は、 温度とか電流密度に依存し、かつ何ら、 で の発明では、 1 つの曲率半径R の端曲部分だけ 率 での異なる部分とか、必要に応じ直線部分を ひ での異なる部分とか、必要に応じ直線部分と で での異なる部分とか、必要に応じ直線部がように での異なる部分とか、必要に応じ直線部がようで での異なる部分となるで の関節 間間によって変化させ得るようにしたもの である。 すなわち、この発明は、少なくとも一対の反射器、または反射面の間に、電流性入によつて光学的利得を得るための光導波路を形成させた半導体レーザ装置において、前記光源波路に曲率の異なる少なくとも2つの彎曲部を形成させると共に、これらの各彎曲部に対して、それぞれに制御された値の性入電流を流し得るようにしたことを特徴とする半導体レーザ装置である。

(NE III)

従って、この発明においては、光導放路を形成するところの、曲率の異なる少なくとも2つの各 学曲部に対して、それぞれに制御された値の住入 電流を流すことにより、その発振被長をして、温 度とか光山力に関係なく独立に変化させ得るので ある。

(実施例)

以下、この発明に係る半導体レーザ装置の実施 例につき、第3図および第4図を参照して詳細に 説明する。

第3図(a),(b) はこの発明の一実施例を適用し

して、第1,および第2の領域に区分させると共に、この SiaN4膜などをマスクに不純物。こゝでは、2nを 650℃程度の温度で拡散させ、かつその後,この不純物拡散器のZnを除いて高温で熱処理することにより、各領域をそれぞれ部分的に p形に変換させる。こゝで、この拡散によつてp*形に変換された第1,第2の領域を破線で、また、熱処理によつて形成されたpn接合を実線でそれぞれに示してある。

また、図中・21、31、41および51は、前記拡散によってp*形に変換されたそれぞれに A2_xGa_{1-x}As 暦2、A2_yGa_{1-y}As活性所3、A2_xGa_{1-x}As 暦4 およびGaAs 暦5 の各一部であり、第1、第2のp*形領域31a、31b 間、およびpn接合間に跨るn-GaAs 暦5をエッチング除去してある。さらに、6 はn-GaAs 暦5 に対する電極、7 および8 は第1 および第2の領域31a、31b に対応したp-GaAs 暦51に対する各地権である。

しかして、この実施例の場合には、電極8 を負に、電極7.8 を正にパイアスすると、pn接合に順

た半導体レーザ装置の概要構成を模式的に示す新 視図、および同上活性層部分を取出して模式的に 示す平面図である。

すなわち、この第3図(a)、(b) に示す構成において、符号1 は半絶録性GaAs 指板であり、また、2 は n-A2 $_{\chi}Ga_{1-\chi}As$ B. 3 は厚さが約 0.1 $_{\chi}$ μ の n-A2 $_{\chi}Ga_{1-\chi}As$ B. 4 は n-A2 $_{\chi}Ga_{1-\chi}As$ B. 5 はn-GaAs B であつて、これらの名居は、液相エピタキシャル成長(LPE) 法,分子線エピタキシャル成長(MBE) 法,あるいは、有機金属熱分解堆積(MO-CVD) 法などにより連続的に成長形成されており、通常、 χ の値は 0.4 程度, χ の値は 0.1 程度にそれぞれ制御される。

そして、この実施例においては、別に Si₃N₄膜などを用い、前記した各領域部分を曲率の異なった少なくとも二つからなる第1.および第2の彎曲部.つまり、第1図(b) において、正個に曲率半径R₁を 2000 μ m(2mm)として彎曲された彎曲部51a.および負偶に曲率半径R₂を -2000μ m(-2mm)として彎曲された彎曲部51b によりパターニング

方向電液が流れ、この往入電流は、拡散電位の最も低い n-AlyGal-yAs活性層3 と p-AlyGal-yAs活性層3 と p-AlyGal-yAs活性層3 と p-AlyGal-yAs活性層3 と p-AlyGal-yAs活性層3 と p-AlyGal-yAs活性層3 と p-AlyGal-yAs活性層3 と p-AlyGal-yAs活性層31間のpn接合を流れると共に、自由担体密度とバンドギャップとの関係で、実線と破線で囲まれた狭い(通常では、約 2μm)p*領域32の屈折率がその四側よりも高くなるため、このp*領域32に光が導波され、かつ順方向電流により電子が n側からp*領域32に往入されて発光すると共に、その電流密度を増すことで反転分布を生じ、光が増幅されて阿反射面で発掘するに至る。

またこゝで、前記したように、p*側での第1の 領域31a を、曲率半径R₁、2000μm(2mm)で正側に 勢曲させており、かつまた、第2の領域31b を、 曲率半径R₂、-2000μm(-2mm) で負側に彎曲させて いるが、これらの曲率半径は、光がp*領域32に沿 つて導被されるように、その屈折率分布から求め た値であり、これよりも大きくしても差支えはない

この実施例構成の場合には、第1の領域31aの 学曲角度をβ、第2の領域31bの学曲角度をαと すれば、α=β= 5.625° であつて、その光路 長がおいよそ 392.5μm となる。そして、今・1 の値を 0.1程度に設定すると、その発振波 長は、ほい 850mmとなり、この波 長娘での透過屈折率は、約3.4 であるから、 軽モード次数m は、ほい 3.1 40であつて、 m±1 次との波 長差は 0.27mm となる。

また、この場合・発振のためのしきい値電流は約70mAで、 3mW程度の光出力を得るのには、往入電流!を約90mAにする必要があり、この電流の最大で注入電流!を約1mA だけ増すと、その利得最大で混は、約0.1mm だけp*領域個へ移動する。 その混は、約0.1mm だけp*領域個へ移動する。 円弧状に炒曲されている場合、 $\Delta R = 0.1! * 0$ であるから、この実施例による第3図に示す構成では、りが $\pi/3299979(5.625*)$ なので、往入電流!の約1mA の増加によつて、その光路長が、第1領域31a では、約0.0982mmだけ短くなる。従つて流にれらの第1、第2の各領域31a、31b で往入電流!

なお、前記実施例構成では、曲率半径R1.R2 の 値をそれぞれに、2000μm。-2000μm としている が、この |R1| = |R2| に必ずしも大きな意味がある 訳ではなく、他の値にしてもよい。また、光導波 路を2つの彎曲させた曲線部分によつて形成させ ているが、第4図(a),(b).(c) に示すように、こ の光導波路を2つの彎曲させた曲線部分101,102 に対して、その他の直線部分103 を組合せて形成 するのもよく、このように直線部分103 を含ませ た場合には、妻子製造時にあつて、劈開位置に若 干の任意性を生じ、その製造が容易になるほか、 この直線部分103 にも独立した電極を設けて、往 入電流「を制御し得るように構成すれば、発根被 長と光出力とを独立に制御できて、その自由度を 一腸,向上させることができる。さらに、共根器 を構成させる例として、こゝでは、結晶の劈開面 を利用する場合について述べたが、第4図(d) に 示すように、いわゆる DBR形の反射器を使用する ようにしてもよい。そしてまた、この実施例にお いては、 Al GaAs系のレーザ装置について述べた を同じ値だけづい増加させれば、その光路長が相 扱されて何等の変化もないことになるが、第1値 娘31a で増加させた分だけの電流値を、第2値域 31b で線少させることによつて、その光路長をほ s2倍に相当する0.1984mmだけ長くし得るのである

しかし、実際上は、推入電流Iの増減によって 単に利得最大位置が移動するだけではなく、一方 で透過屈折率とかパンドギャップ・エネルギー、 ひいては利得最大被長もまた変化するから、第 1 領域31a と第 2 領域31b とに旋す往入電流I を、 のえば、差動増幅回路を通すなどの手段によるのではよりによるでは、 が変化とを共に一致を関係成では、 のである。つまり、この実施例構成では、 のである。のまり、この実施例構成では、 のである。のまり、この実施例構成では、 のである。のまり、この実施例構成では、 のである。のまり、この実施例構成では、 のである。のまり、この実施例構成では、 のである。のまり、この実施例構成では、 のである。のまり、この実施例構成では、 のである。のまり、この実施例構成では、 のである。のまり、この実施の構成では、 のである。のまり、 のである。のまり、 のである。のまり、 のである。のである。

が、 InGaAsP系などの他の半導体材料を用いるレーザ装置にも適用して、同様な作用、効果を得られることは勿論である。

(発明の効果)

4. 図面の簡単な説明

特開平1-96983 (5)

第1図、および第2図(a)、(b) はこの発明に係る半導体レーザ装置の作動原理とその効果とを示すそれぞれ説明図であり、また、第3図(a)、(b) は同上半導体レーザ装置の一実施例による概要構成を模式的に示す斜視図、および同上活性層部分を取出して模式的に示す平面図、第4図(a) ないし(d) は同上半導体レーザ装置の他の実施例をそれぞれに示す各平面略図である。

1 ····半絶綠性GaAs茲板、

2.21···· n-A L _xGa_{1-x}As册, p-A L _xGa_{1-x}As册,
3.31··· n-A L _yGa_{1-y}As活性局, p-A L _yGa_{1-y}As

活性層、

31a,31b ···· 第1 領域, 第2 領域.

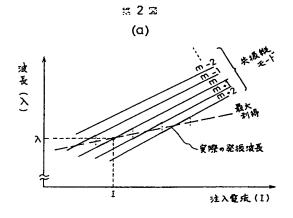
4.41···· n-A L gGal-gAs居,p-A L gGal-gAs居,

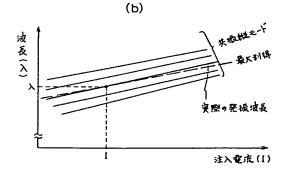
5,51····n-GaAs層, p-GaAs層、

8 ···n-GaAs層5 に対する電極、

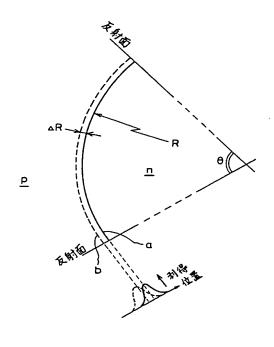
7,8 ···· 第1,第2の領域31a.31b に対応した p-GaAs暦51に対する各電極。

代理人 大 岩 增 雄

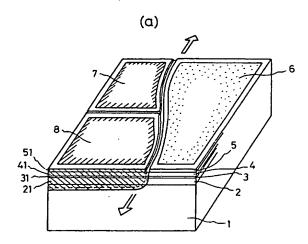




終 1 図



赛 3 図



1: 半绝缘性 GaAs 基板

2,21: nTAlxGa1-xAs層, PTAlxGa1-xAs層

3,31: n-AlyGai-yAs 活性層, P-AlyGai-yAs活性層

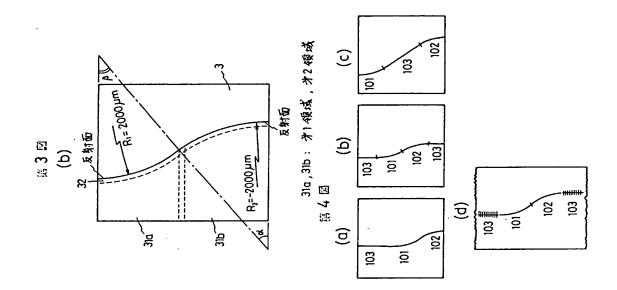
4,41: n-AlxGai-xAs層, P-AlxGai-xAs層

5,51: n-GaAs層, p-GaAs層

6: n Ga As 唇 5 に対す3 電極

7,8: 沖1,沖2の領域31a,31bに対応いた P-GaAs層51に対打3各電極

-467-



手 統 補 正 杏(自発) 63 2 29 昭和 年 月 E

特許庁長官殿

1. 事件の表示 特願昭 62-255357号

2. 発明の名称

半導体1-十七置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

名 称 (601)三菱電機株式会社

代表者 志 岐 守 哉

4. 代 理 人

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

氏 名 (7375) 弁理士 大 岩 増 雄

(連絡先03(213)3421特許部)

5 . 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の個

6 . 補正の内容

- (1) 明細的5頁16行の「N≃N」を「N'≃N」と補正する。
- (2) 同番11頁4行の「透過屈折率」を「実効屈 折率」と補正する。
- (3) 回書11頁5~6行の「3.140」を「3.140」と補正する。
- (4) 同度12頁9行の「透過屈折率」を「実効屈 折率」と補正する。

以上

